

产品介绍

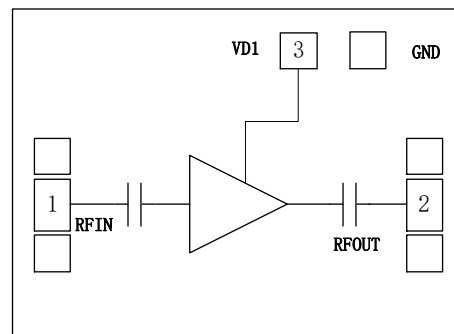
YLN166-0812A3 是一款性能优良的低噪声放大器芯片, 频率范围覆盖 8~12GHz, 小信号增益 21dB, 噪声系数 0.95dB, 输出 1dB 压缩功率 12.5dBm, 饱和输出功率 13dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺, 保证良好接地, 不需要额外的接地措施, 使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理, 适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围: 8-12GHz
- 小信号增益: 21dB
- 噪声系数: 0.95dB
- 输入回波损耗: 15dB
- 输出回波损耗: 15dB
- 输出 1dB 压缩功率: 12.5dBm
- 饱和输出功率: 13dBm
- 供电: +5V@36mA
- 芯片尺寸: 1.60 mm × 1.10mm × 0.10mm

功能框图



电性能表 (T_A=+25°C, VD=+5V)

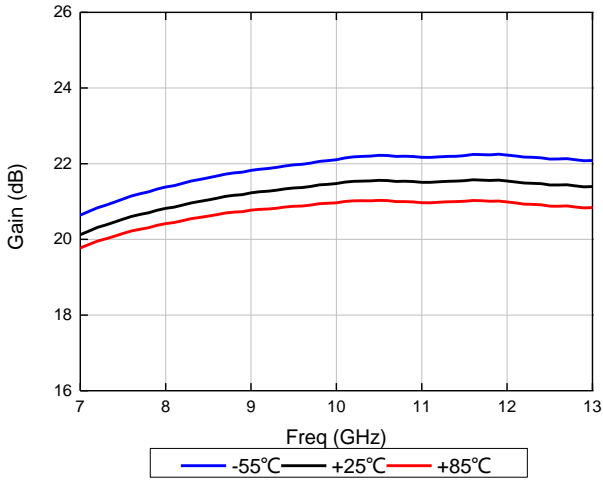
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	8	—	12	GHz
小信号增益	Gain	20.8	21	21.5	dB
增益平坦度	ΔG	—	±0.35	—	dB
噪声系数	NF	0.9	0.95	1	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	11.5	12.5	13	dBm
饱和输出功率	Psat	12.5	13	14	dBm
输入回波损耗	RL_IN	13	15	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	13	15	—	dB
静态工作电流	Id	—	36	—	mA

使用限制参数

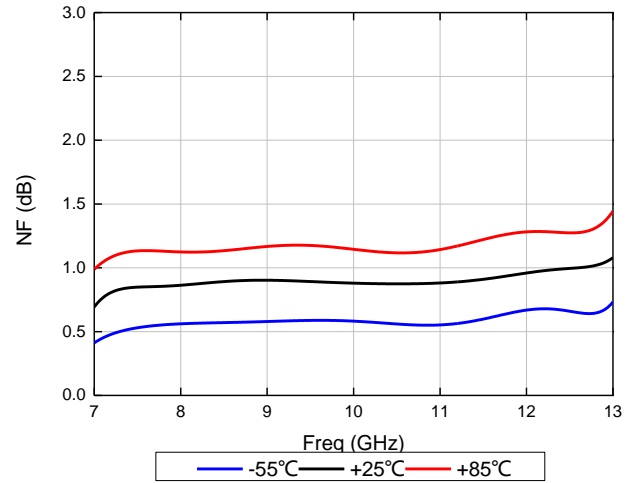
最大工作电压	+8V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C~+150°C
工作温度	-55°C~+125°C

测试曲线 (VD=+5V)

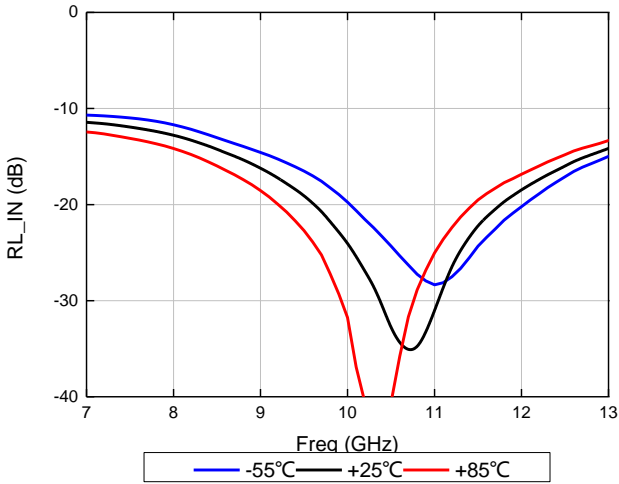
小信号增益



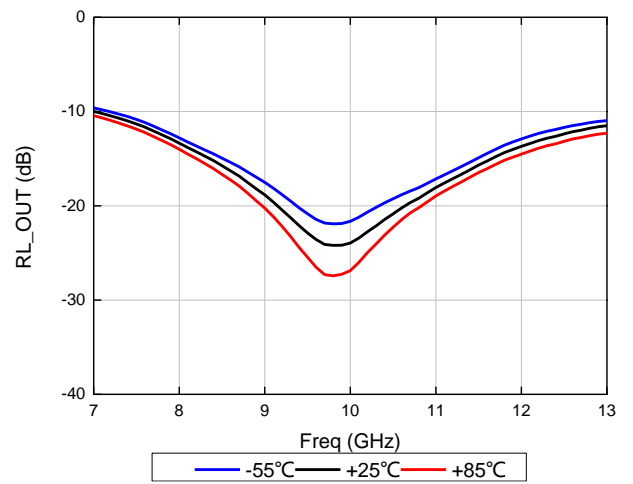
噪声系数



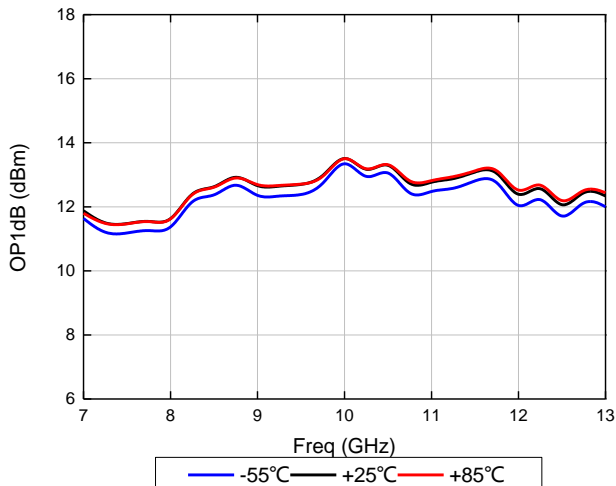
输入回波损耗



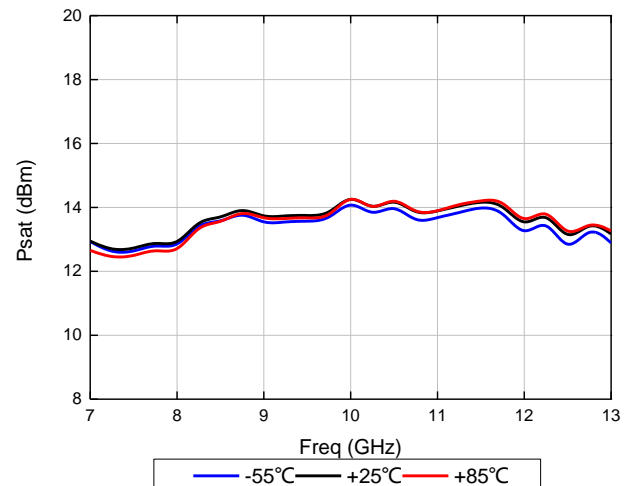
输出回波损耗



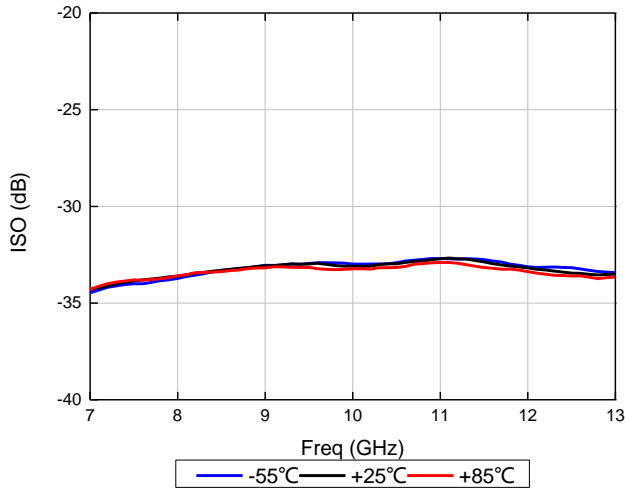
输出1dB压缩功率



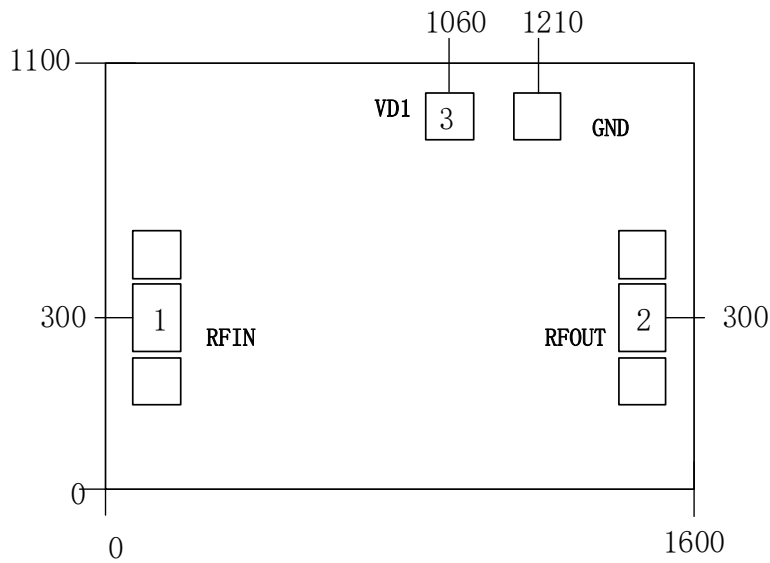
饱和输出功率



隔离度



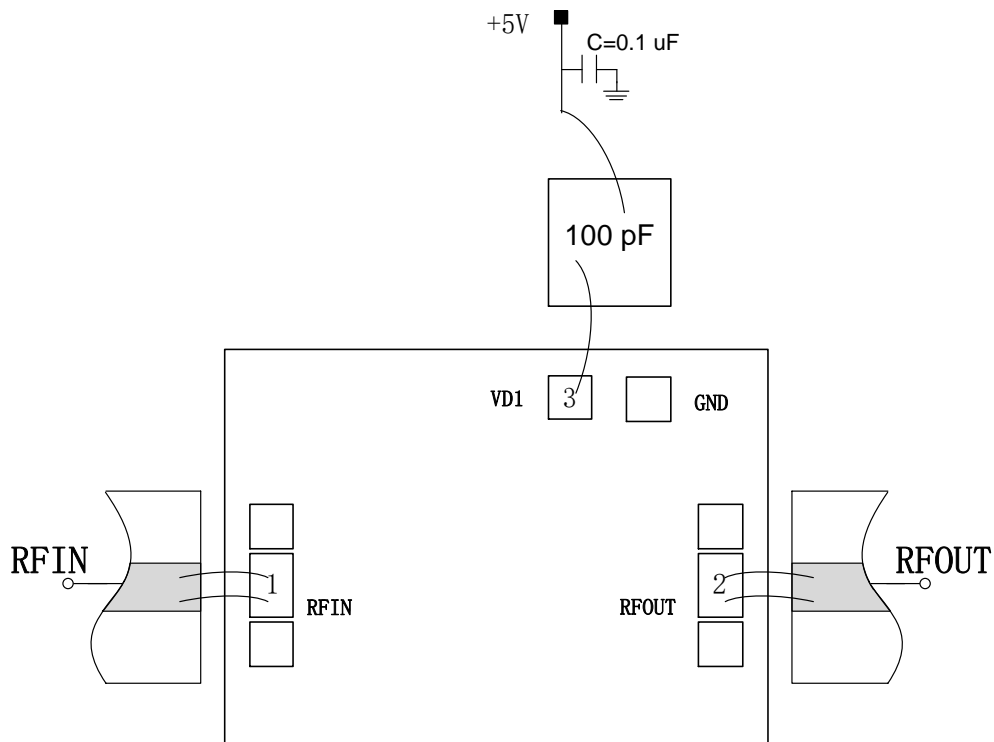
芯片端口图 (单位: μm)



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFIN	射频信号输入, 无需外接隔直电容	RF
2	RFOUT	射频信号输出, 无需外接隔直电容	RF
3	VD1	LNA 漏极正电, 需外接 100pF 电容	+5V
-	其他	测试用焊盘	-

建议装配图



注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线长度大约 400 μ m；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。